IGBT-モジュール **IGBT-modules** 

FF450R12KE4 E



62mm C-Series モジュール 高速トレンチ/フィールドストップ IGBT4 and エミッターコントロールHE diode内蔵 62mm C-Series module with fast Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled HE diode

## 暫定データ / Preliminary Data



## 一般応用

- ・高周波スイッチングアプリケーション
- ハイパワーコンバータ
- ソーラーアプリケーション
- ・UPSシステム

## 電気的特性

- ・増加されたDCリンク電圧
- T<sub>vj op</sub> = 150°C
- ・トレンチ IGBT 4

### 機械的特性

- 4 kV AC 1分 絶縁耐圧
- CTI(比較トラッキング指数) >400のモジュールパッケージ• Package with CTI > 400
- ・長い縁面/空間距離
- 絶縁されたベースプレート
- 銅ベースプレート
- RoHS対応
- 標準ハウジング

## V<sub>CES</sub> = 1200V I<sub>C nom</sub> = 450A / I<sub>CRM</sub> = 900A

## **Typical Applications**

- High Frequency Switching Application
- High Power Converters
- Solar Applications
- UPS Systems

#### **Electrical Features**

- Increased DC link Voltage
- T<sub>vj op</sub> = 150°C
- Trench IGBT 4

#### **Mechanical Features**

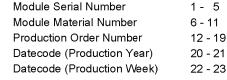
- 4 kV AC 1min Insulation
- High Creepage and Clearance Distances
- Isolated Base Plate
- · Copper Base Plate
- · RoHS compliant
- Standard Housing

Content of the Code

Module Label C	code
Barcode Code 128	3



## DMX - Code



Digit

prepared by: MK	date of publication: 2014-03-07	
approved by: JDB	revision: 2.0	UL approved (E83335)

IGBT-モジュール IGBT-modules

FF450R12KE4\_E



# 暫定データ Preliminary Data

# IGBT- インバータ / IGBT,Inverter 最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	T <sub>vj</sub> = 25°C	VCES	1200	V		
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	T <sub>C</sub> = 100°C, T <sub>vj max</sub> = 175°C T <sub>C</sub> = 25°C, T <sub>vj max</sub> = 175°C	lc <sub>nom</sub> Ic	450 520	A A		
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	t <sub>P</sub> = 1 ms	ICRM	900	A		
トータル損失 Total power dissipation	T <sub>C</sub> = 25°C, T <sub>vj max</sub> = 175°C	Ptot	2400	w		
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V <sub>GES</sub>	+/-20	V		

## 電気的特性 / Characteristic Values

コレクタ・エミッタ間飽和電圧	I <sub>C</sub> = 450 A, V <sub>GE</sub> = 15 V	T <sub>vi</sub> = 25°C			1,75	2,15	l V
Collector-emitter saturation voltage	$\begin{aligned} I_{C} &= 450 \text{ A}, \text{ V}_{GE} = 15 \text{ V} \\ I_{C} &= 450 \text{ A}, \text{ V}_{GE} = 15 \text{ V} \\ I_{C} &= 450 \text{ A}, \text{ V}_{GE} = 15 \text{ V} \end{aligned}$	T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	VCE sat		2,00 2,05	2,10	V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	I <sub>C</sub> = 17,0 mA, V <sub>CE</sub> = V <sub>GE</sub> , T <sub>vj</sub> = 25°C		V <sub>GEth</sub>	5,2	5,8	6,4	V
ゲート電荷量 Gate charge	V <sub>GE</sub> = -15 V +15 V		$\mathbf{Q}_{\mathrm{G}}$		3,70		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	T <sub>vj</sub> = 25°C		$R_{Gint}$		1,9		Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		Cies		28,0		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1 \text{ MHz}, T_{v_j} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		Cres		1,10		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE}$ = 1200 V, $V_{GE}$ = 0 V, $T_{vj}$ = 25°C		ICES			5,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	V <sub>CE</sub> = 0 V, V <sub>GE</sub> = 20 V, T <sub>vj</sub> = 25°C		I <sub>GES</sub>			400	nA
ターンオン遅れ時間(誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$    I_{\rm C} = 450 \ {\rm A}, \ {\rm V}_{\rm CE} = 600 \ {\rm V} \\     {\rm V}_{\rm GE} = \pm 15 \ {\rm V} \\     {\rm R}_{\rm Gon} = 1,0 \ \Omega $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	t <sub>d on</sub>		0,20 0,25 0,27		µs µs µs
ターンオン上昇時間(誘導負荷) Rise time, inductive load	$    I_{\rm C} = 450 \ {\rm A}, \ {\rm V}_{\rm CE} = 600 \ {\rm V} \\     {\rm V}_{\rm GE} = \pm 15 \ {\rm V} \\     {\rm R}_{\rm Gon} = 1,0 \ \Omega $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	tr		0,045 0,05 0,055		µs µs µs
ターンオフ遅れ時間(誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$    I_{\rm C} = 450 \text{ A}, V_{\rm CE} = 600 \text{ V} \\ V_{\rm GE} = \pm 15 \text{ V} \\ R_{\rm Goff} = 1,0 \Omega $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	t <sub>d off</sub>		0,50 0,60 0,62		µs µs µs
ターンオフ下降時間(誘導負荷) Fall time, inductive load	$    I_{\rm C} = 450 \text{ A}, V_{\rm CE} = 600 \text{ V} \\     V_{\rm GE} = \pm 15 \text{ V} \\     R_{\rm Goff} = 1,0 \ \Omega $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	t <sub>f</sub>		0,10 0,16 0,18		µs µs µs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$ \begin{array}{l} I_{C} = 450 \text{ A},  V_{CE} = 600 \text{ V},  L_{S} = 30  \text{nH} \\        \text$	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	Eon		19,0 30,0 36,0		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$ \begin{array}{l} I_{\rm C} = 450 \; A, \; V_{\rm CE} = 600 \; V, \; L_{\rm S} = 30 \; nH \\ V_{\rm GE} = \pm 15 \; V, \; du/dt = 4000 \; V/\mu s \; (T_{\rm vj} = 150^\circ C \\ R_{\rm Goff} = 1,0 \; \Omega \end{array} $	T <sub>vj</sub> = 25°C ) T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	E <sub>off</sub>		33,0 50,0 56,0		 
短絡電流 SC data	$\label{eq:VGE} \begin{array}{ll} V_{GE} \leq 15 \ V, \ V_{CC} = 800 \ V \\ V_{CEmax} = V_{CES} \ -L_{sCE} \ \cdot di/dt \end{array} \qquad t_P \leq 10 \ \mu s,$	T <sub>vj</sub> = 150°C	I <sub>sc</sub>		1800		A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部(1素子当り) / per IGBT		R <sub>thJC</sub>			0,062	к/v
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部(1素子当り) / per IGBT λ <sub>Paste</sub> = 1 W/(m·K) / λ <sub>grease</sub> = 1 W/(m·K)		R <sub>thCH</sub>		0,031		K/V
動作温度 Temperature under switching conditions			T <sub>vj op</sub>	-40		150	°C
prepared by: MK	date of publication: 2014-03-07	]					
approved by: JDB	revision: 2.0	1					

IGBT-モジュール IGBT-modules

FF450R12KE4\_E



Diode、インバータ / Diode 最大定格 / Maximum Rated Valu				ミデ- elimi	ータ nary	Data	ł
取入止情/Maximum Rated Valu ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	T <sub>vj</sub> = 25°C		Vrrm		1200		v
連続DC電流 Continuous DC forward current			IF		450		А
ビーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	t <sub>P</sub> = 1 ms		IFRM		900		A
電流二乗時間積 I²t - value	V <sub>R</sub> = 0 V, t <sub>P</sub> = 10 ms, T <sub>vj</sub> = 125°C V <sub>R</sub> = 0 V, t <sub>P</sub> = 10 ms, T <sub>vj</sub> = 150°C		l²t		34000 32000		A²s A²s
電気的特性 / Characteristic Valu	es			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage		T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	VF		1,70 1,75 1,75	2,25	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$ \begin{array}{c} I_{F} = 450 \text{ A}, - di_{F}/dt = 9000 \text{ A}/\mu \text{s} \ (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) \\ V_{R} = 600 \text{ V} \\ V_{GE} = -15 \text{ V} \end{array} $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	I <sub>RM</sub>		490 550 560		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$ \begin{array}{c} I_{F} = 450 \text{ A}, - di_{F}/dt = 9000 \text{ A}/\mu \text{s} \ (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) \\ V_{R} = 600 \text{ V} \\ V_{GE} = -15 \text{ V} \end{array} $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	Qr		44,0 80,0 90,0		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$ \begin{array}{c} I_{F} = 450 \text{ A}, - di_{F}/dt = 9000 \text{ A}/\mu \text{s} \ (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) \\ V_{R} = 600 \text{ V} \\ V_{GE} = -15 \text{ V} \end{array} $	T <sub>vj</sub> = 25°C T <sub>vj</sub> = 125°C T <sub>vj</sub> = 150°C	E <sub>rec</sub>		19,0 35,0 39,0		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode(1素子当り) / per diode		R <sub>thJC</sub>			0,11	к/w
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode(1素子当り) / per diode λ <sub>Paste</sub> = 1 W/(m·K) / λ <sub>grease</sub> = 1 W/(m·K)		RthCH		0,055		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			T <sub>vj op</sub>	-40		150	°C

ſ	prepared by: MK	date of publication: 2014-03-07
	approved by: JDB	revision: 2.0

IGBT-モジュール IGBT-modules

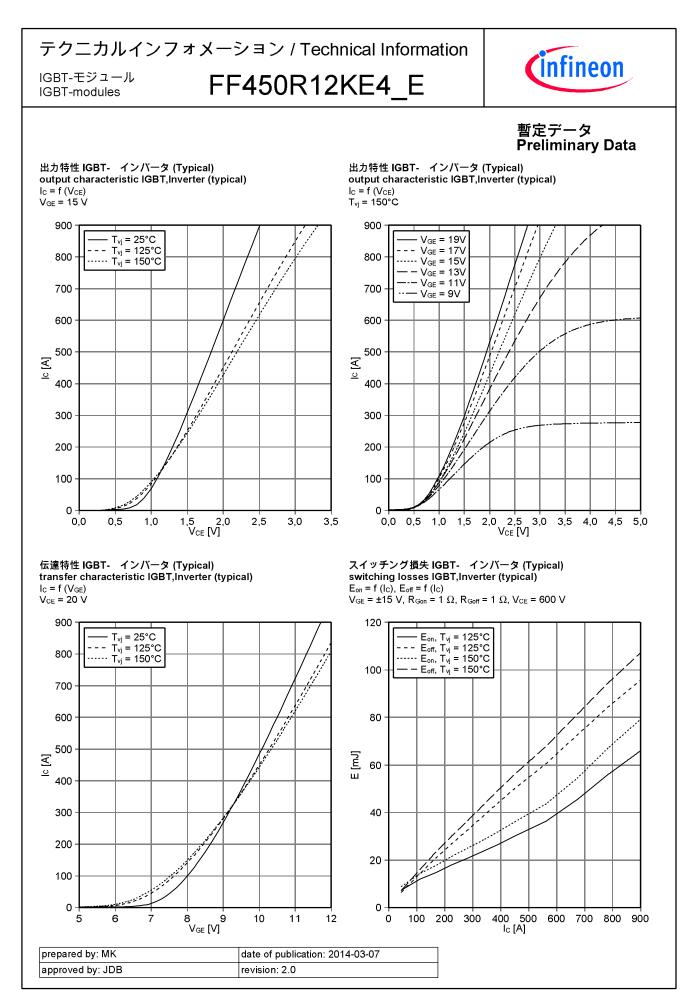
FF450R12KE4\_E

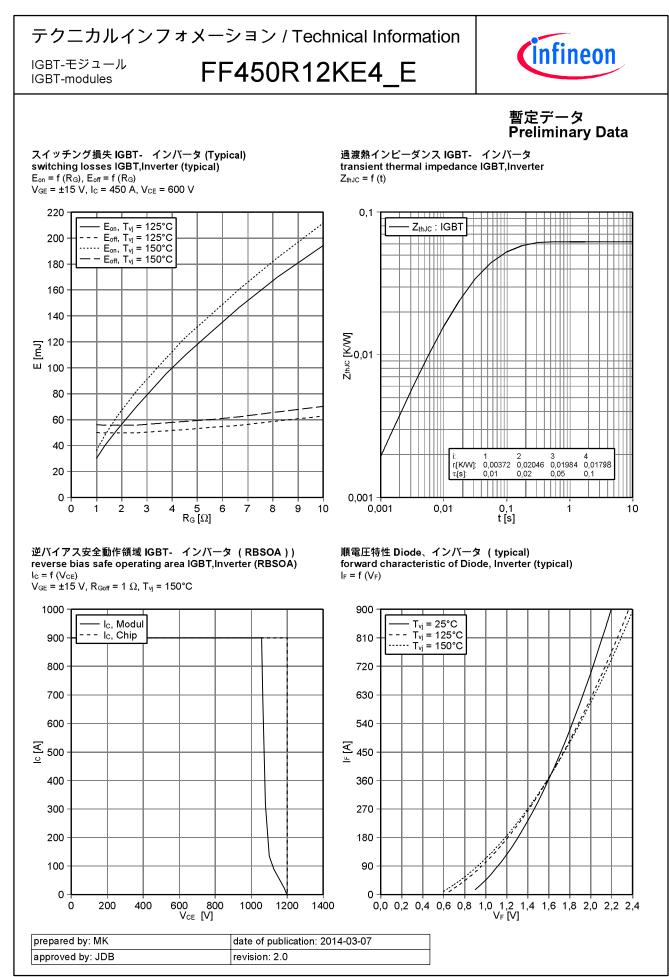


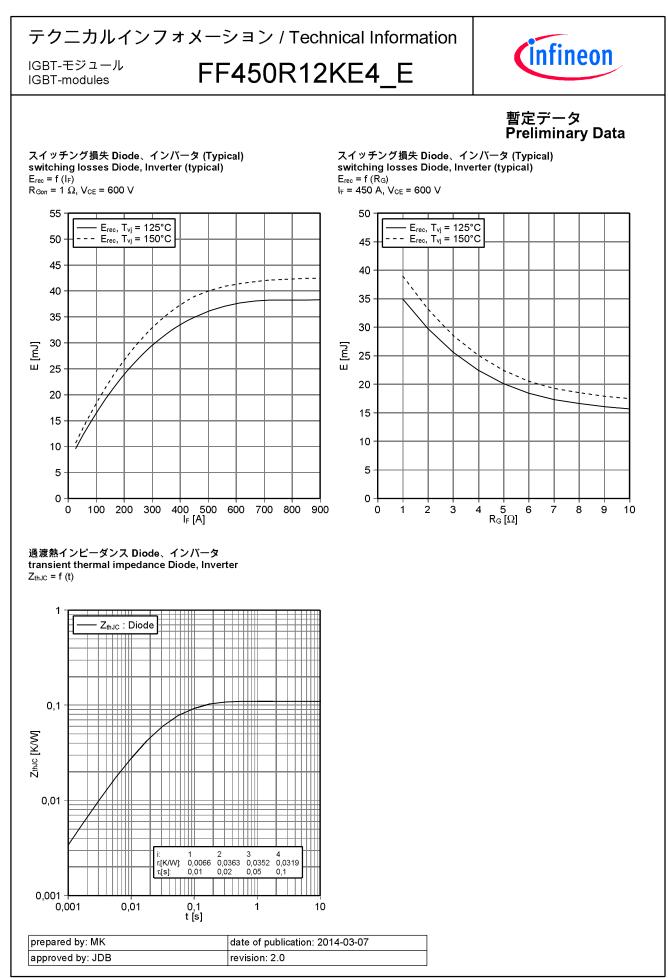
## 暫定データ Preliminary Data

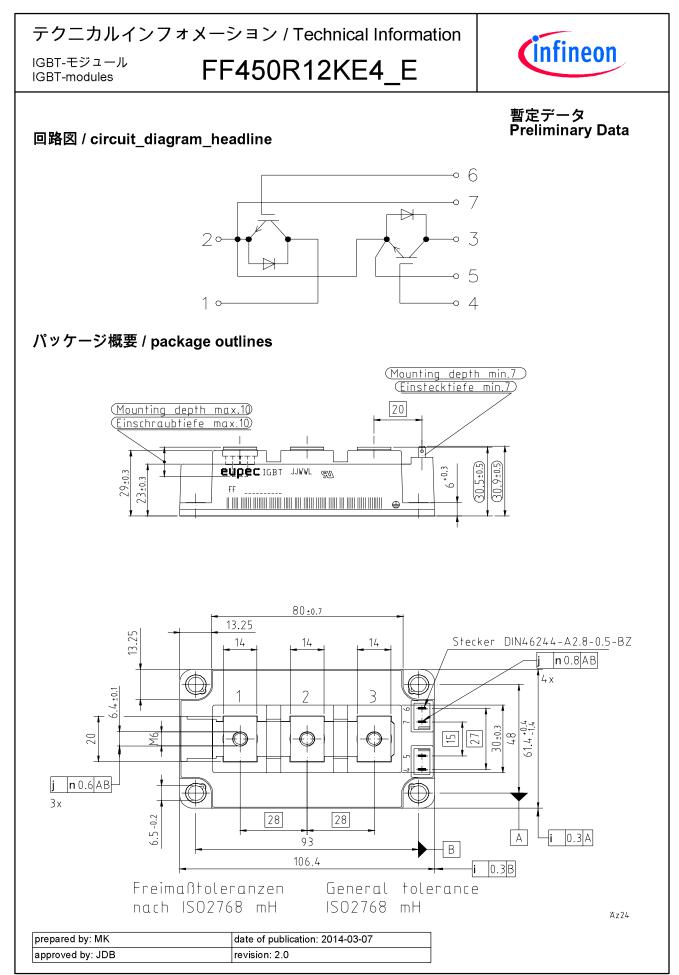
モジュール / Module		FIE		lai y	Dala	1
絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	VISOL		4,0		kV
ベースプレート材質 Material of module baseplate				Cu		
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			29,0 23,0		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			23,0 11,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		сті		> 400		
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	/モジュール / per module	_	min.	typ.	max.	
Thermal resistance, case to heatsink	$\lambda_{Paste} = 1 W/(m \cdot K) / \lambda_{grease} = 1 W/(m \cdot K)$	RthCH		0,01		K/W
内部インダクタンス Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		20		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>c</sub> = 25°C, /スイッチ / per switch	R <sub>CC'+EE'</sub>		0,70		mΩ
保存温度 Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	м	3,00	-	6,00	Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	м	2,5	-	5,0	Nm
質量 Weight		G		340		g

	prepared by: MK	date of publication: 2014-03-07
[	approved by: JDB	revision: 2.0









IGBT-モジュール IGBT-modules

FF450R12KE4 E



## 暫定データ Preliminary Data

この日本訳は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。 この日本訳は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。 利用規約 このデータシートに記載されているデータ類は、技術者向けの物です。このデバイスを使用される際は、製品が 使用されるアプリケーションにて、ご評価頂いた上で、アプリケーションに適切かご判断願います。 このデータシートには、保証されている特性が記述されております。 その他、保証内容は個々の契約期間や条件に応じて決定されます。 保証は、アプリケーションやその特性に対しては行いません。 実際のアプリケーションでの利用に関しては、必ず相当モジュールのアセンブリノートをご確認ください。 追加の技術的情報、アプリケーションでの使用方法について、ご質問がある際には、最寄のセールスオフィスに お問い合わせ願います。 (www.infineon.com 参照) 製品にご興味頂き必要があれば、アプリケーションノートを準備させて頂くケースもあります。 技術的な要求によっては、当該製品が危険な物になり得る可能性があります。この様なことが起こる可能性がある場合は、 製品を使用される方の責任にて、弊社セールスオフィスに連絡願います。

ー リスク 及び 品質の評価 ー 品質契約 ー アプリケーションの共同評価 上記の内容の状況に応じて、製品を出荷の判断をさせて頂く場合がございます。 必要に応じて、この規約を関係される方々に送付してください。 インフィニオンにこのデータシートを変更する権利を有します。

#### Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
- the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: MK	date of publication: 2014-03-07
approved by: JDB	revision: 2.0

# **Mouser Electronics**

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Infineon: FF450R12KE4\_E